

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม (Computer System and Architecture)

บทที่ 7

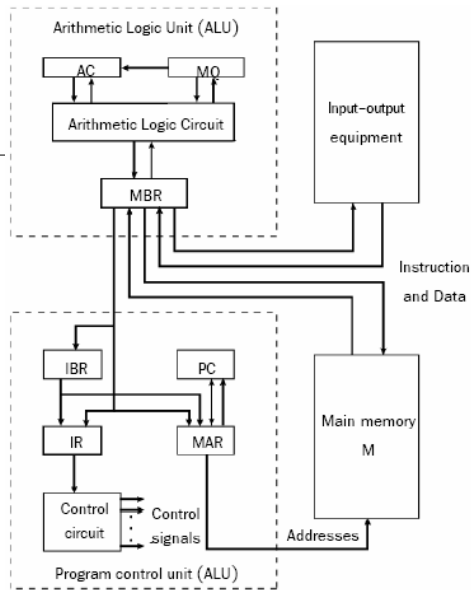
หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

หน่วยความจำหลัก

ประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ หรือซีพียูนั้นถูกวัดจากจำนวนคำสั่ง (Instruction) ที่ซีพียูสามารถเรียกใช้งานได้ใน 1 วินาที และความเร็วดังกล่าวนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทุก ๆ 18 เดือน หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เองก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่ในทิศทางที่แตกต่าง คือหน่วยความจำนั้นจะมีการเพิ่มขนาดเป็น 4 เท่าในทุก ๆ 36 เดือน ในขณะที่ราคาของหน่วยความจำมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ต่อปีเท่านั้น ด้วยเหตุที่การเพิ่มความเร็วของโปรเซสเซอร์ที่มีอัตราสูงกว่าการเพิ่มความเร็วของหน่วยความจำ ทำให้ช่องว่างระหว่างความเร็วของโปรเซสเซอร์และความเร็วของหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้น การออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์จึงต้องพิจารณาการลดช่องว่างนี้

การทำงานของหน่วยความจำ

หน่วยความจำหลัก เป็นศูนย์กลางของการทำงานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน หน่วยความจำหลัก คือพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลย่อยที่มีขนาดเป็น ไบต์ (Byte) โดยแต่ละไบต์จะมีแอดเดรส (Address) บอกตำแหน่งของตัวเองด้วย ซึ่งการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะเริ่มต้นจากการดึงหรือเฟตช์คำสั่ง (Fetch) ออกมาจากหน่วยความจำแล้วเอ็กซีคิวต์ (Execute) คำสั่งเหล่านั้นทีละคำสั่ง

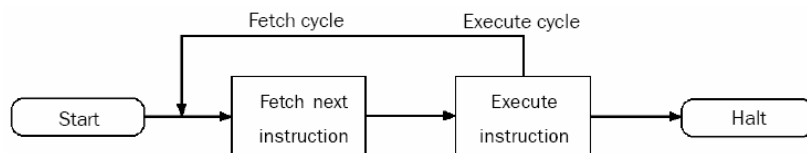


รีจิสเตอร์ (Register)

- ❑ **เมมโมรีบัฟเฟอร์รีจิสเตอร์ (MBR : Memory buffer register) :** เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่จะส่งออกไปเก็บ หรือที่ดึงมาจากหน่วยความจำ
- ❑ **เมมโมรีแอดเดรสรีจิสเตอร์ (MAR : Memory address register) :** เป็นตัวกำหนดที่อยู่ของหน่วยความจำที่ MBR จะทำการอ่าน หรือ เก็บข้อมูล
- ❑ **อินสตรัคชันรีจิสเตอร์ (IR : Instruction register) :** เป็นส่วนที่เก็บคำสั่ง (Opcode) ที่จะถูกเรียกใช้งาน
- ❑ **โปรแกรมเคาน์เตอร์ (PC : Program counter) :** เป็นส่วนที่เก็บที่อยู่ของคำสั่งถัดไปที่จะถูกดึงออกมาจากหน่วยความจำหลัก
- ❑ **แอ็กคิวมูเลเตอร์ (AC : Accumulator) :** จะใช้ในเก็บค่าชั่วคราวของโอเปอเรนด์ (Operands) และผลลัพธ์ของการคำนวณในส่วน ALU

การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยการเรียกใช้คำสั่งจากหน่วยความจำหลักเข้ามาทำงาน หรือที่เราเรียกว่า “วงรอบคำสั่ง” (Instruction Cycle) ซึ่งในแต่ละวงรอบจะประกอบไปด้วย 2 วงรอบการทำงานย่อย คือ “วงรอบเฟตช์” (Fetch Cycle) และวงรอบเอ็กซีคิวต์ (Execute Cycle)



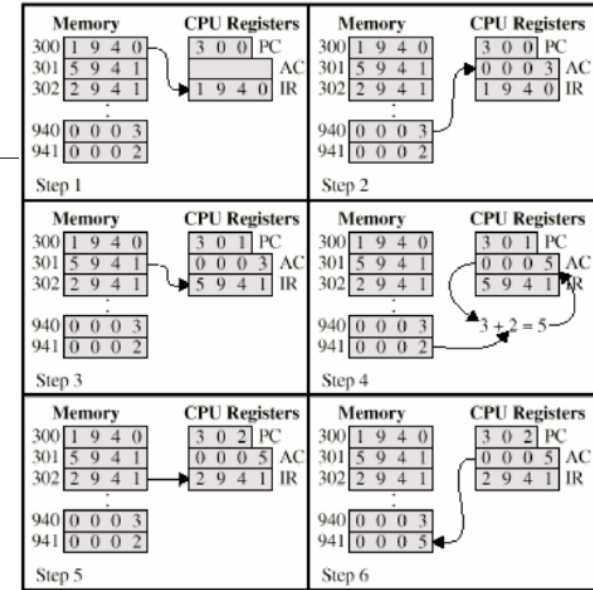
Fetch Cycle

เริ่มทำงานโดยการโหลดคำสั่งเข้าไปในรีจิสเตอร์ IR และส่วนของแอดเดรสของหน่วยความจำจะถูกโหลดเข้าไปใน รีจิสเตอร์ MAR ซึ่งคำสั่งดังกล่าวนี้มาจากรีจิสเตอร์ IBR หรืออาจจะมาจากหน่วยความจำหลักที่ถูกโหลดเข้าไปในรีจิสเตอร์ MBR และส่งผ่านไปยังรีจิสเตอร์ IBR อีกทีก็ได้

- ❑ การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำหลัก (Processor-memory)
- ❑ การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต (Processor-I/O)
- ❑ การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
- ❑ การควบคุมการทำงาน (Control)

Fetch Cycle

เมื่อคำสั่งถูกโหลดเข้ามาใน รีจิสเตอร์ IR วงรอบเฟิร์ทซ์จะเริ่มทำงาน โดยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในโปรเซสเซอร์จะทำการอ่านคำสั่งที่ให้ทำงาน และเรียกใช้โดยการส่งสัญญาณไปยังส่วนควบคุม (Control) เพื่อเคลื่อนย้ายข้อมูล หรือทำการคำนวณในส่วน ALU โดยการเรียกใช้คำสั่งนั้นจะทำงานตลอดเวลา และจะหยุดก็ต่อเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกปิดหรือเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้ หรือมีคำสั่งในโปรแกรมให้หยุดการทำงานของเครื่อง (Halt)



คุณลักษณะของหน่วยความจำ

- ☐ ตำแหน่ง (Location)
- ☐ ความจุ (Capacity)
- ☐ หน่วยของการถ่ายโอนข้อมูล (Unit of Transfer)
 - ☐ เวิร์ด (word)
 - ☐ หน่วยที่ใช้ในการอ้างถึงตำแหน่งข้อมูล
- ☐ วิธีการเข้าถึงข้อมูล (Access method)
 - ☐ การเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ (Sequential access)
 - ☐ การเข้าถึงข้อมูลแบบโดยตรง (Direct access)
 - ☐ การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม (Random access)

คุณลักษณะของหน่วยความจำ

☐ ประสิทธิภาพของหน่วยความจำ (Performance)

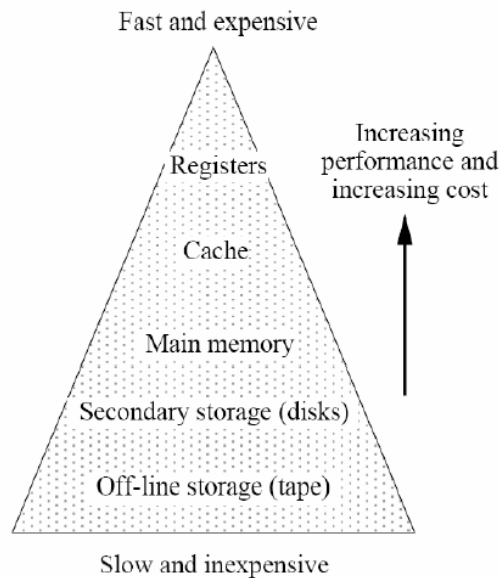
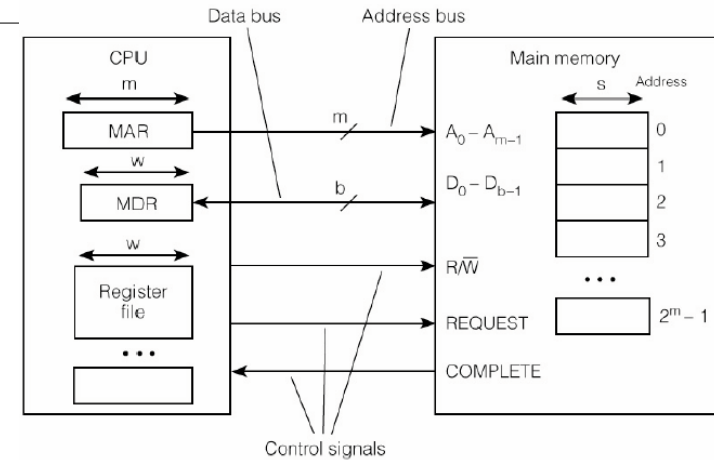
ชื่อ	หน่วย	คำอธิบาย
Access time	วินาที	เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงเวิร์ดในหน่วยความจำ
Cycle time	วินาที	เวลาที่ใช้เริ่มนับจากหน่วยความจำอ่านข้อมูลจนถึงจุดเริ่มของคำสั่งถัดไป
Block size	เวิร์ด	จำนวนของเวิร์ดใน 1บล็อกข้อมูล
Transfer Rate	เวิร์ด/วินาที	อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
Latency	วินาที	เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงเวิร์ดแรกของข้อมูล
Block access time	วินาที	เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงบล็อกของเวิร์ดทั้งหมด

☐ ชนิดของสื่อที่ใช้บันทึก (Physical Type)

การแบ่งหน่วยความจำออกเป็นลำดับชั้น

หน่วยความจำ	CPU	1-3 Cache	Main Memory	Disk Memory	Tape MeMemory
การเข้าถึงข้อมูล	แบบสุ่ม	แบบสุ่ม	แบบสุ่ม	โดยตรง	แบบลำดับ
ความจุ (ไบต์)	64-1024	8KB-4MB	64MB-2GB	10-200GB	1TB
เวลาแฝง	4-10ns	0.4-20ns	10-50ns	10ms	10ms-10s
ขนาดของเวิร์ด	1 word	16 words	16 words	4 KB	4 KB
อัตราการโอนข้อมูล	ตามสัญญาณนาฬิกา	สัญญาณนาฬิกา	10-400 MB/s	50 MB/s	1 MB/s
ราคาต่อ MB	สูง	450 บาท	10 บาท	0.08 บาท	0.4 บาท

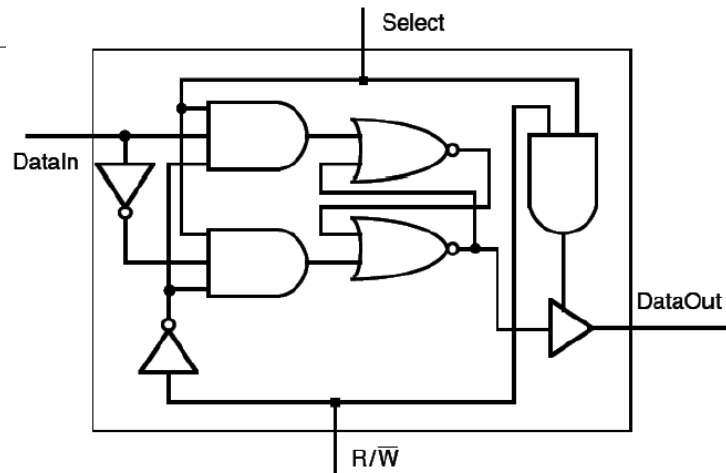
การเชื่อมต่อระหว่างซีพียูกับหน่วยความจำ



หน่วยความจำ RAM

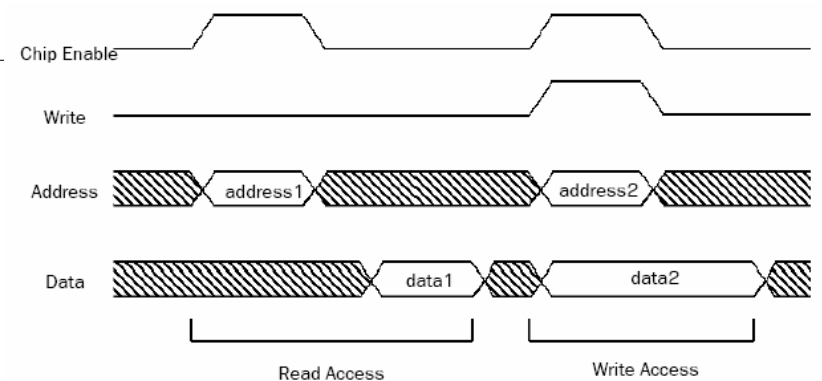
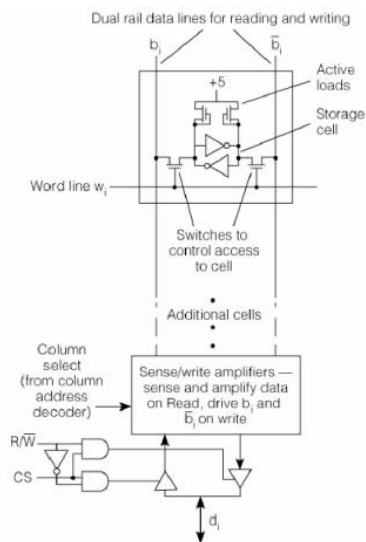
หน่วยความจำ RAM มีการทำงานเหมือนกับเกต D-ฟลิปฟล็อป (D flip-flop) และมีตัวควบคุมที่จะอนุญาตให้เซลล์นั้นถูกเลือก, อ่าน, หรือเขียนลงไปได้ ในเซลล์นั้นจะมีสายสัญญาณนำข้อมูลเข้าและออก และเมื่อเรากล่าวถึงชิปของ RAM เราจะนำเซลล์ของหน่วยความจำที่คล้ายกับในรูปแบบมาใช้ อย่างไรก็ตาม เซลล์ของหน่วยความจำจริง ๆ นั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนดังในรูปก็ได้

หน่วยความจำ RAM



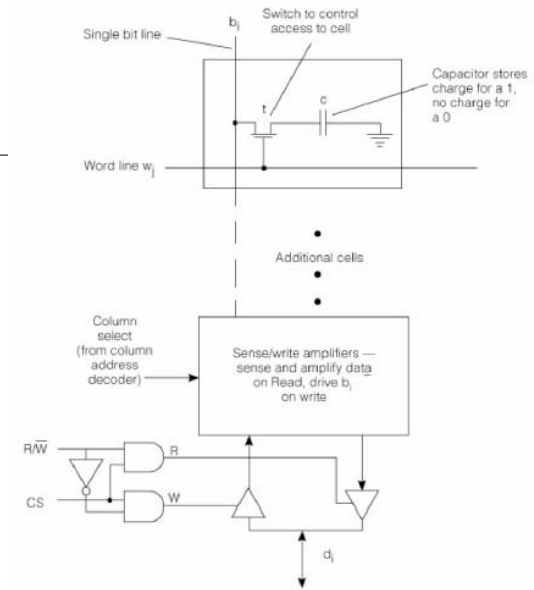
SRAM

เซลล์ของหน่วยความจำ SRAM นั้นจะประกอบไปด้วยตัวกลับสัญญาณ (Inverter) 2 ตัวที่เชื่อมต่อกันแบบกลับไปกลับมาเป็นวงแหวน เมื่อค่าเซลล์ของหน่วยความจำถูกกำหนดค่า โครงสร้างการเชื่อมต่อตั้งกล่าวของตัวกลับสัญญาณจะเป็นตัวรักษาค่าที่ถูกบันทึกไว้ เพราะสัญญาณไฟนำเข้าของตัวกลับสัญญาณจะมาจากตัวกลับสัญญาณที่อยู่ตรงข้ามกัน และส่งสัญญาณสลับกันไปมา และด้วยเหตุนี้ SRAM จึงถูกเรียกว่าเป็นหน่วยความจำที่เป็นแบบสถิต (Static RAM) ซึ่งค่าที่บรรจุอยู่ในแรมจะคงที่ตราบเท่าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบ

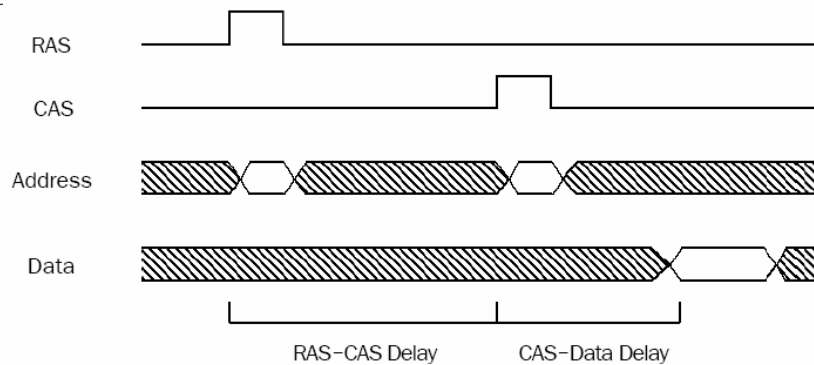


DRAM

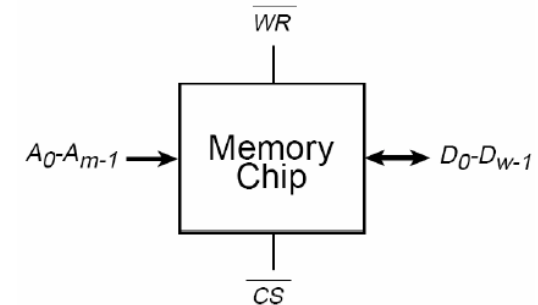
เซลล์ของ DRAM นั้นสามารถแสดงได้ ซึ่งเราจะเห็นว่า DRAM มีการใช้ตัวเก็บประจุ (capacitor) แทนตัวกลับสัญญาณ (inverter) ที่ใช้ในเซลล์ที่เก็บข้อมูล เมื่อสายสัญญาณเวอร์ดถูกจอสวิตช์เรียกใช้งาน ตัวเก็บประจุก็นจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณบิต ทำให้ค่าที่เก็บไว้ในเซลล์ถูกอ่านออกมาโดยเราสามารถเช็คค่าที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุได้ว่ามีค่าบิตเป็นเท่าไร หรือเราจะทำการเขียนข้อมูลโดยประจุค่าต่างศักย์ใหม่ให้กับตัวเก็บประจุก็นได้

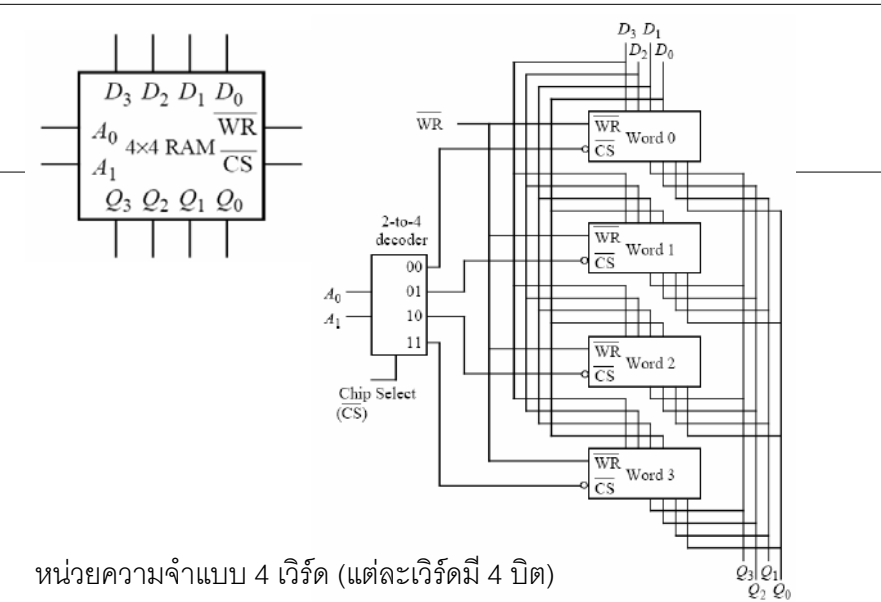


DRAM



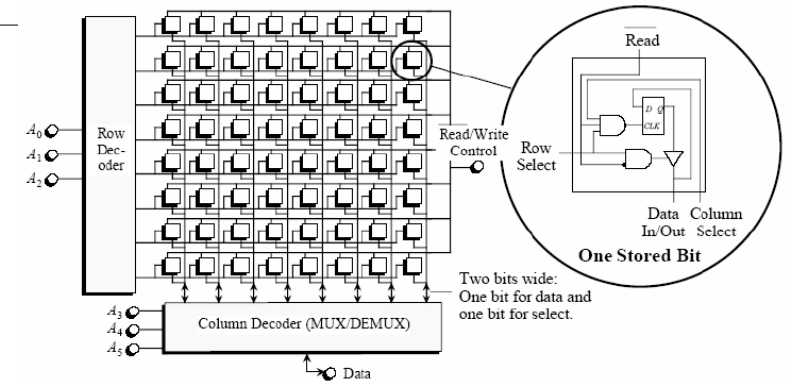
การจัดโครงสร้างภายในชิป RAM





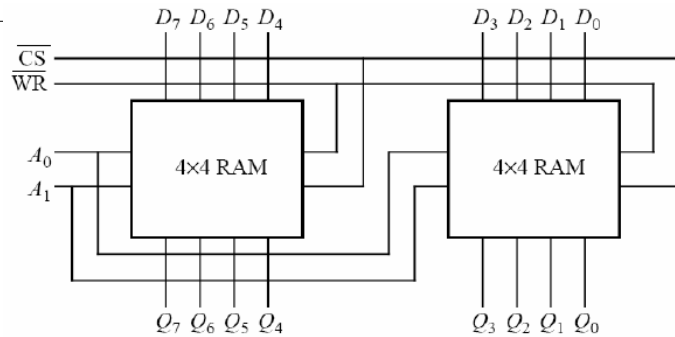
หน่วยความจำแบบ 4 เวิร์ด (แต่ละเวิร์ดมี 4 บิต)

การจัดโครงสร้างภายในชิป RAM

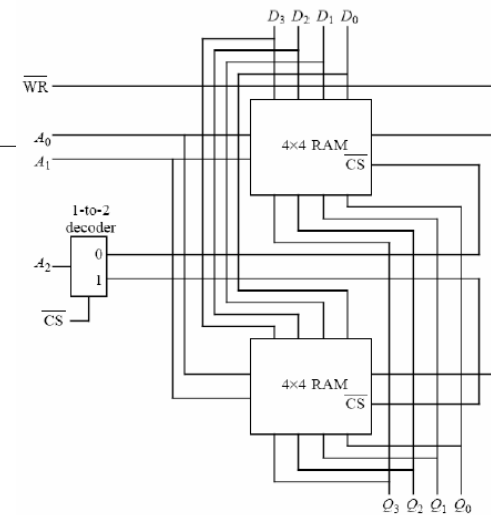


การจัดแบบรูปแบบ 2-1/2D ของ 64 เวิร์ด x 1 บิตแรม

การสร้าง RAM ขนาดใหญ่จาก RAM ขนาดเล็ก



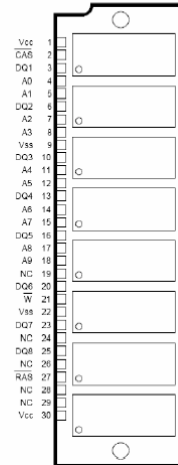
แรมแบบ 4 เวิร์ด x 8 บิต ที่เกิดจากแรม 4 บิต x 4 บิต เชื่อมต่อกัน



RAMแบบ 8 เวิร์ด x 4 บิต ที่เกิดจากRAM 4 บิต x 4 บิต จำนวน 2 ตัวเชื่อมต่อกัน

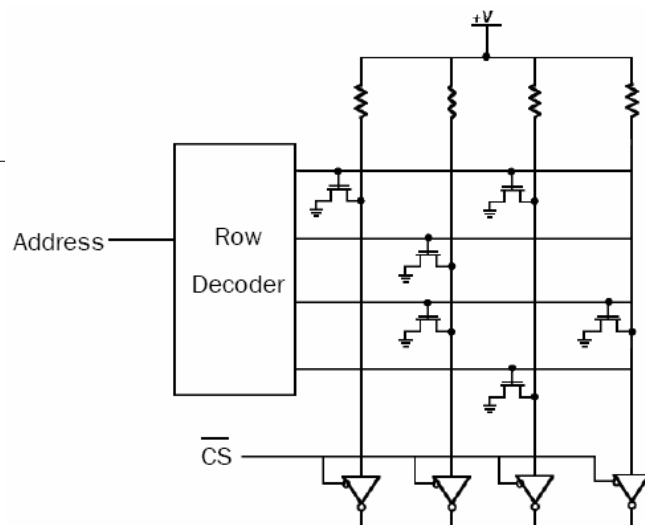
โมดูลของRAMที่มีขายตามท้องตลาด

PIN NOMENCLATURE	
AD-A9	Address Inputs
CAS	Column-Address Strobe
DQ1-DQ8	Data In/Data Out
NC	No Connection
RAS	Row-Address Strobe
V _{cc}	5-V Supply
V _{ss}	Ground
W	Write Enable



หน่วยความจำรวม (ROM : Read Only Memory)

เมื่อมีความต้องการที่จะบรรจุข้อมูลที่ถาวรลงไปในหน่วยความจำ เช่น ค่าติดตั้งต่าง ๆ ของตัวเครื่องหรือเมนบอร์ด หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวหรือ ROM จะถูกนำมาใช้ ROM นั้นเป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน (non-volatile) ซึ่งจะคงค่าของข้อมูลถึงแม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงก็ตาม เรานิยมใช้ ROM เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการการปรับปรุงข้อมูลมากนัก เช่น ใช้สำหรับเก็บค่าต่างๆที่ใช้ในการควบคุมเครื่องยนต์ หรือใช้เก็บบันทึกค่าการทำงานของเครื่องยนต์



ROM Chip แบบ 2-D CMOS

ประเภทของหน่วยความจำรวม

- ☐ PROM (Programmable Read Only Memory)
- ☐ EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
- ☐ Flash EPROM
- ☐ EEPROM (Electrically Erasable PROM)

คุณสมบัติรวมประเภทต่าง ๆ

ชนิดของROM	ราคา	เขียนข้อมูลลงได้	เวลาที่ใช้ในการเขียน	เวลาที่ใช้ในการลบ
Mask-programmed ROM	ถูกมาก	เขียนที่โรงงานเท่านั้น	หลายสัปดาห์	ไม่สามารถลบได้
PROM	ถูก	ครั้งเดียวที่ฝั่งผู้ใช้	หลายวินาที	ไม่สามารถลบได้
EPROM	ปานกลาง	หลายครั้ง	หลายวินาที	20 นาที
Flash EPROM	แพง	หลายครั้ง	100 μ s	1 วินาที, บล๊อคข้อมูลขนาดใหญ่
EEPROM	แพงมาก	หลายครั้ง	100 μ s	10 ms, ไบต์